

BEAMAGE-4M

빔 프로파일링 카메라



제품군 주요 특징

USB 3.0 FOR THE FASTEST TRANSFER RATES

Up to 10X faster than regular USB 2.0 connections (also USB 2.0 compatible)

HIGH RESOLUTION

For accurate profile measurements of very small beams: 5.5 μm pixel pitch for the BEAMAGE-4M

LARGE APERTURES

- 11.3 x 11.3 mm for the BEAMAGE-4M and BEAMAGE-4M-IR
- 20.5 x 20.5 mm for the BEAMAGE-4M-FOCUS

AVAILABLE WITH IR COATING

The BEAMAGE-4M-IR cameras have a special phosphor coating for IR wavelengths (1495-1595 nm)

ISO COMPLIANT

D4 σ definition of diameter, centroid, ellipticity and orientation are ISO 11146:2004 and 11146:2005 compliant

INTUITIVE SOFTWARE INTERFACE

Easy to navigate interface, with many display and control features:

- 2D, 3D and XY displays
- Background subtraction function
- Unique "animate" function
- Gaussian fit
- Semi-log graph

EXTERNAL TRIGGER

To synchronize the camera with a pulsed laser

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT

A software development kit is available. Learn more about [BEAMAGE-SDK](#).

호환 스탠드

[STAND-D-233](#)

사양

| | |
|-----------------------|--|
| 계측 성능 | |
| 스펙트럼 범위 | 350 - 1150 nm |
| 최소 계측가능 빔 | 55 μm |
| 센서 기술 | CMOS |
| 픽셀 카운트 | 4.2 MPixels |
| H x V | 2048 x 2048 |
| 빔 지름 정의 | D4 σ (ISO 규격) 십자선을 따라 1/e ² (13.5%) 십자선을 따라 FWHM(50%) 사용자 정의(%) |
| 서터 유형 | Global |
| ADC 수준 | 12비트(기본값)/10비트(선택값) |
| RMS 노이즈 | 1000:1 (60 dB) |
| 손상 한계 | |
| 최대 파워 밀도 ¹ | 10 W/cm ² |

| | |
|--|------------------------|
| 최대 에너지 밀도 ² | 100 mJ/cm ² |
| 최대 파워 ³ | 1 W |
| 1. 1064nm. ND4 여과기. 2. 1064nm, 10 ns. ND4 여과기. 3. 1064nm. ND4 여과기. | |
| 물리적 특성 | |
| 치수 | 61H x 81.1W x 19.7D mm |
| 중량 | 0.14 kg |
| 픽셀 크기 | 5.5 μm |
| 포함 필터 | ND4 |
| 활성 영역 | 11.3 x11.3 mm |
| 주문 정보 | |
| BEAMAGE-4M | 202880 |

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.